別紙様式１（用紙Ａ４）

紙入札方式参加承諾願

　１．工事名　東京学芸大学（小金井）附属小金井小学校低学年棟改修工事

　２．電子入札システムでの参加ができない理由（必須）

　上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。

国立大学法人東京学芸大学

　契約担当役　高橋　正敏　　殿

令和　　年　　月　　日

住　　　所

法人名等

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印